







Specification Sheet: Sequencing

製品情報	
製品名	カタログ番号
<b>HiSeq X Ten</b>	
HiSeq X Ten システム <sup>a</sup>	SY-412-1001
HiSeq X Ten Reagent Kit v2	FC-501-2001
HiSeq X Ten Reagent Kit v2 - 10pack	FC-501-2021
<b>HiSeq X Five</b>	
HiSeq X Five システム <sup>b</sup>	SY-412-1011
HiSeq X Five Reagent Kit v2	FC-502-2001
HiSeq X Five Reagent Kit v2 - 10pack	FC-502-2021
<b>HiSeq X Ten と HiSeq X Five のどちらのシステムでも使用</b>	
cBot Clonal Amplification System	SY-301-2002

- a. カタログ番号は 1 システム分を指しています。 HiSeq X Ten の最低発注数は 10 システムです。
- b. カタログ番号は 1 システム分を指しています。 HiSeq X Five の最低発注数は 5 システムです。

HiSeq X システム仕様 <sup>a</sup>
<b>装置の構成</b> コンピューターとタッチスクリーンディスプレイ 据付調整および付属品 データ取得および解析ソフトウェア
<b>装置コントロールコンピューター</b> ベースユニット：Intel Xeon E5-2697V2 64BIT 2.7GHz CPU × 2 30MB キャッシュ メモリー：128GB RAM ハードドライブ：8 × 1.0TB SATA 7200RPM 3.5" Constellation ES.3 (2 RAID 0ドライブ、6 RAID 5ドライブ) 半導体ドライブ：5 × 400GB (5 RAID 0ドライブ) オペレーティングシステム：Microsoft Windows 7 Professional 注意：コンピューターの仕様は定期的に更新されます。 現在の構成については お問い合わせください。
<b>動作環境</b> 温度：22°C ± 3°C 湿度：20% - 80%、結露なきこと 高度：2000m (6,500ft) 未満 空気質：汚染度評価 2 換気：最大 4000BTU/時 屋内で使用のこと
<b>レーザー</b> 532nm、660nm、650nm (バーコードリーダー)
<b>寸法</b> 幅 × 奥行 × 高さ：118.6cm × 76.0cm × 94.0cm (46.7in × 30.0in × 37.0in)  重量：225.9kg (498lb) 木箱重量：316.6kg (698lb)
<b>所要電力</b> 100-120V AC 50/60Hz、20A、1500W 各地域に対応した HiSeq X 装置用の無停電電源装置を提供
<b>製品安全性</b> CE マークおよび ETL 認定装置

- a. 仕様は HiSeq X 1 システムについて表記しています。

**イルミナ株式会社**

〒108-0014 東京都港区芝 5-36-7 三田ベルジュビル 22 階  
Tel (03) 4578-2800 Fax (03) 4578-2810  
www.illumina.co.jp  
www.facebook.com/illumina

代理店

本製品の使用目的は研究に限定されます。 販売条件：www.illumina.co.jp/tc  
© 2015 Illumina, Inc. All rights reserved.  
Illumina, IlluminaDx, BaseSpace, BeadArray, BeadXpress, cBot, CSPRO, DASL, Design Studio, GAllx, Genetic Energy, Genome Analyzer, GenomeStudio, GoldenGate, HiScan, HiSeq, Infinium, iSelect, MiSeq, Nextera, NextSeq, NuPCR, SeqMonitor, Solexa, TruSeq, TruSight, VeraCode, the pumpkin orange color, the Genetic Energy streaming bases design は、Illumina, Inc. の商標または登録商標です。  
その他の会社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 予告なしに仕様および価格を変更する場合があります。  
Pub. No. 770-2014-J056 17MAR2015

